运用热熔技术
助力包装更新

TOYOMELT® H、ER、HM、P 系列
LABELMELT® BL 系列

热熔胶TOYOMELT™ H、ER、HM、P 系列及LABELMELT™ BL 系列

- 100% 固含量热熔胶节省资源：无溶剂、无需干燥
- 独有品质控制技术（流动性、弹性、极性等）可优化粘接工艺

■核心解决方案



■技术要素

核心技术	客户收益
树脂配方技术	从胶接到压敏粘接，灵活控制弹性
剥离性能控制	适合不同用途，理想的剥离感
碱溶性	易拆解、易剥离，大幅提升可回收性
UV 交联	耐热性达到公司传统产品的120%
异种材料接合	适用于PET/PP、金属/树脂等多种材料

■共同创造新标准

应用示例	解决方案
用于复合材料的 基础树脂	应用功能剂配方及新技术 （胶接＋附加功能、底涂＋附加功能、封装＋附加功能）
替代现有的 粘接方式	运用胶黏剂综合经验及核心技术进行品质设计 （替代溶剂型胶黏剂、粘接多孔材料）
易拆解胶接层的 基础树脂	应用独有配方技术 （碱性剥离、特定温度触发剥离）

artience